



LED 設備通訊協定成果發表會

光電及半導體設備產業發展計畫

◎活動簡介：

隨著全球朝向德國提出之工業 4.0 口號的發展，智慧製造已成為各國產業積極努力的目標。而我國光電與半導體產業的產值在世界上佔有舉足輕重的腳色。截至 2015 年，我國仍為全球第一大 LED 生產國，為維持 LED 產業的競爭優勢，政府的策略是以推動智慧製造的概念促使產業再升級為目的，並朝向智能工廠邁進。為此金屬中心承接經濟部工業局「光電及半導體設備產業發展計畫」，與國內學者、公協會、設備商與終端商經由多次的討論，已共同取得 LED 產業共識完成 1 套適用於 LED 產業的設備資訊流，訊號擷取的通訊協定架構，以作為台灣 LED 設備通訊協定的共同標準。希望藉由此標準的建立使台灣 LED 廠商能大幅節省製程時間與成本，並提升產品加工及生產運作整體效益，使台灣 LED 產業能持續在此領域中保持競爭優勢。

◎主辦單位： 經濟部工業局

◎執行單位： 財團法人金屬工業研究發展中心、 SEMI Taiwan

◎協辦單位： 光電及半導體設備產業推動辦公室


◎舉辦時間：105.10.20(四) 下午 14:00~17:00

◎舉辦地點：南港展覽館 4 樓 402C 會議室 (台北市南港區經貿二路 1 號)

◎受邀對象：LED 相關業者(設備商與終端商)。

◎參加費用：免費

◎活動聯絡人：請洽  SEMI Taiwan 03-5601777 / 0920148275 張博士

 光電及半導體設備產業推動辦公室 07-6955510#339 蔡先生

◎議程表

LED 設備通訊協定成果發表會			
日期	時間	議程	演講者
10/20(四)	14:00~14:20	報到	
	14:20~14:25	開場致詞(金屬中心)	
	14:25~14:55	LED 設備通訊協定成果說明	工作小組-陳繼賓
	14:55~15:00	LED 設備通訊協定成果發表儀式 (長官貴賓合照, 全體大合照)	
	15:00~15:20	LED 設備自動化應用現況與未來趨勢	晶電-施韋協理
	15:20~15:40	設備建置 CIM 連線功能經驗分享	和椿-詹方興協理
	15:40~16:00	工廠導入 SECS/GEM 標準-系統商經驗分享	飛迅特-周秦經理
	16:00~16:20	具網實整合之微影製程曝光系統	金屬中心-張光寒
	16:20~16:30	106 年政府資源-光電及半導體設備產業計畫	光電及半導體設備產業推動辦公室
	16:30~17:00	Q&A 交流時間	
賦歸			

※主辦單位保有變更一切議程之權利※